

※本リリースは 2026 年 9 月 23 日に発表された英文プレスリリースの抄訳です。

タワーセミコンダクター、米国開催の「Technical Global Symposium 2026」で技術革新と業界をリードする技術力を紹介

イスラエル、ミグダル・ハエメク、2026 年 9 月 23 日 — 高付加価値アナログ半導体ソリューションを提供するリーディングファウンドリである[タワーセミコンダクター](#)（NASDAQ/TASE : TSEM）は本日、2026 年 11 月 17 日に米国カリフォルニア州サンタクララで「Technical Global Symposium 2026（TGS）」を開催すると発表しました。本イベントでは、お客様、パートナー、業界のリーダーが一堂に会し、AI インフラ、高性能コンピューティング、高度なコネクティビティ、インテリジェントセンシングの進化を推進し、その将来を形づくる技術と市場動向を検証します。参加者は、タワーの経営陣、技術専門家、エコシステムパートナーと直接意見交換を行う機会を得ることができます。

中国・深圳で開催され、大きな成功を収めた Technical Global Symposium 2026 に続き、今回の米国開催は、タワーにとって今年 2 回目の Technical Global Symposium となります。これは、主要な半導体市場において、グローバルなお客様との緊密な連携、業界内の協業、技術面でのリーダーシップに継続して取り組む同社の姿勢を示すものです。

本イベントでは、CEO による基調講演に加え、主要テクノロジー企業のシニアリーダーが登壇する業界パネルディスカッションを開催します。登壇者は、Terahop の最高技術責任者（CTO）Oliver Sun 氏、Google AI22 のバイスプレジデント兼フェロー Hong Liu 氏、Coherent の最高技術責任者（CTO）Julie Sheridan Eng 氏、Arista の創業者兼チーフアーキテクト Andy Bechtolsheim 氏です。

パネルディスカッションでは、次世代データセンターアーキテクチャの進化と、AI 主導型インフラの急速な拡大を可能にする技術について議論します。登壇者は、将来のコンピューティングおよびコネクティビティの需要に対応するために必要となる事業機会と課題、ならびに半導体イノベーションについて、それぞれの見解を共有します。

同社幹部が主導する技術セッションでは、市場をリードし、大量生産に対応するシリコンフォトニクス（SiPho）をはじめ、SiGe、RF および RF SOI、パワーマネジメント、センサー、ディスプレイ向けプラットフォームなど、タワーの先進的かつ差別化されたプロセス技術を紹介します。参加者は、最新の技術開発、将来のプラットフォームロードマップ、ならびに主要な高成長市場を形づくる新たなアプリケーションに関する知見を深めることができます。

イベントの詳細、アジェンダ、および参加登録については、[イベントウェブページ](#)をご覧ください。

タワーセミコンダクターについて

タワーセミコンダクター（NASDAQ/TASE : TSEM）は、高付加価値アナログ半導体ソリューションを提供するリーディングファウンドリです。民生、産業、自動車、モバイル、インフラ、医療、航空宇宙・防衛などの成長市場で事業を展開するお客様に、技術、開発、およびプロセスプラットフォームを提供しています。

タワーセミコンダクターは、長期的なパートナーシップと先進的かつ革新的なアナログ技術の提供を通じて、世界に持続可能な好影響をもたらすことを目指しています。その技術ポートフォリオには、SiPho、SiGe、BiCMOS、ミックスドシグナル／CMOS、RF CMOS、CMOS イメージセンサー、非イメージングセンサー、ディスプレイ、および集積型パワーマネジメント（BCD および 700V）など、幅広いカスタマイズ可能なプロセスプラットフォームが含まれます。

また、迅速かつ精度の高い設計サイクルを実現する世界水準の設計支援に加え、IDM およびファブレス企業向けに、開発、移管、最適化を含むプロセス移管サービスを提供しています。

お客様に複数の製造拠点からの供給と拡張された生産能力を提供するため、現在、イスラエルに 1 拠点（200mm）、米国に 2 拠点（200mm）の稼働中の製造施設を保有しています。さらに、TPSCo への 51%の出資を通じて、日本に 2 拠点（200mm および 300mm）を保有し、イタリアのアグラデーでは STMicroelectronics と 300mm 製造施設を共同利用しています。

詳細は、www.towersemi.com をご覧ください。

将来予想に関する記述についてのセーフハーバー条項

本プレスリリースには、リスクおよび不確実性を伴う将来予想に関する記述が含まれています。実際の結果は、これらの記述により予測または示唆される結果と異なる可能性があります。

本プレスリリースに含まれる将来予想に関する記述の正確性、またはタワーの事業に影響を及ぼす可能性のあるリスクおよび不確実性の詳細については、同社が米国証券取引委員会（SEC）およびイスラエル証券庁に提出した最新の Form 20-F、F-3、F-4 および 6-K の「Risk Factors（リスク要因）」をご参照ください。

タワーは、本プレスリリースに含まれる情報を更新する意図はなく、更新に関するいかなる義務も明示的に否認します。

お問い合わせ

タワーセミコンダクター 企業窓口：

Orit Shahr | +972-74-7377440 | oritsha@towersemi.com

タワーセミコンダクター 投資家向け広報（IR）窓口：

Liat Avraham | +972-4-6506154 | liatavra@towersemi.com